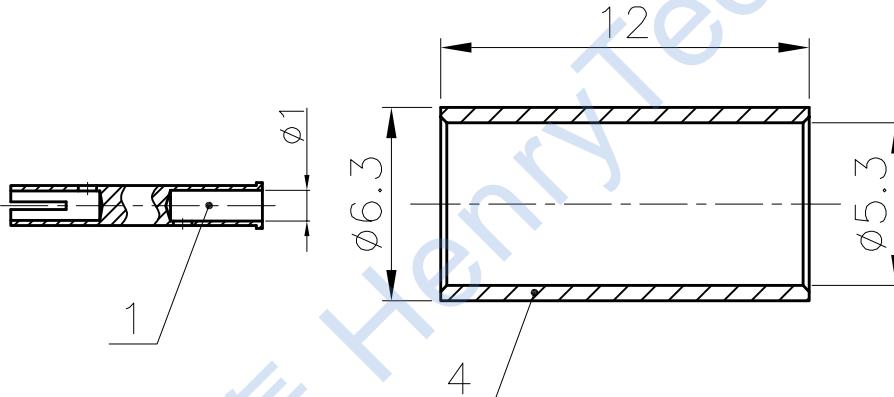
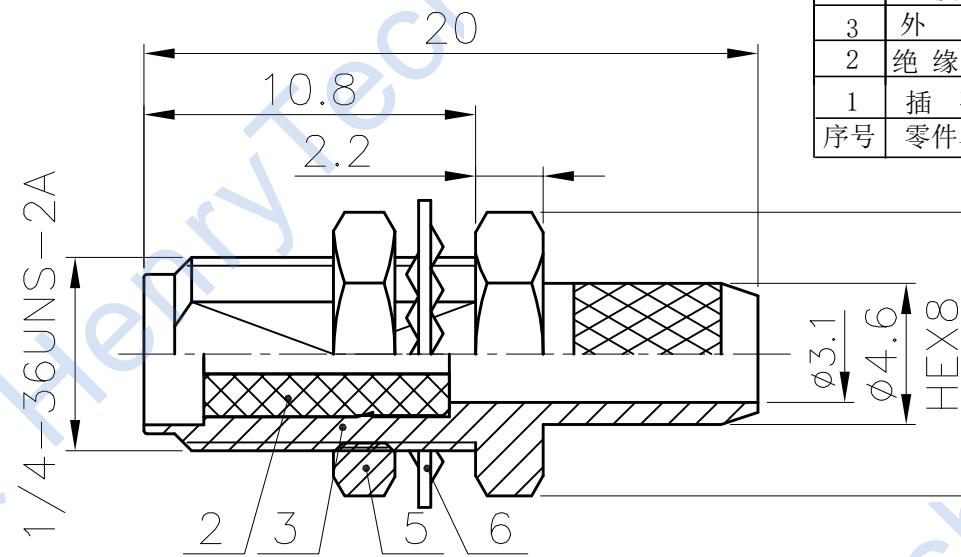
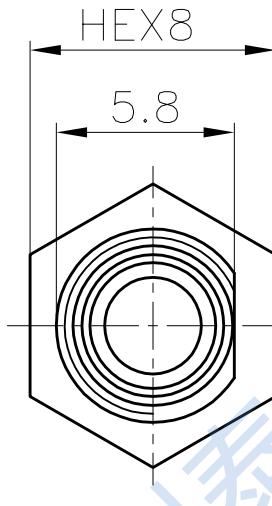


修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	内齿垫片	Fe	金	1
					5	螺母	HPb59-1	金	1
					4	压接套	H62	镍	1
					3	外壳	HPb59-1	金	1
					2	绝缘体	PTFE		1
					1	插孔	HPb59-1	金	1
					序号	零件名	材质	涂覆	数量
									备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50Ω
- 3、频率范围: $0 \sim 6GHz$
- 4、绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
- 5、介质耐压: $1000V$ (AC 有效值)
- 6、内导体分离力: $\geq 0.28 N$
- 7、轴向保持力: $\geq 22 N$
- 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7 N \cdot m$
- 9、机械寿命: ≥ 500 次
- 10、温度范围: $-55^\circ C \sim 165^\circ C$
- 11、接触电阻: 外导体间 $<2m\Omega$, 内导体间 $<3m\Omega$

制图	版次	比例		型号规格	HL2-SMA-C-KY3
		投 影	1:1		
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准				品名
	1. X. X ± 0.2	4. 去除锐边最大0.1	2. X. XX ± 0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	
批准	3. 角度 $\pm 1^\circ$	6. 倒角C0.15MAX	*	为重点尺寸 单位 mm	